

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Materials for printed boards and other interconnecting structures –
Part 2-34: Reinforced base materials, clad and unclad – Non-halogenated
modified or unmodified resin system, woven E-glass laminate sheets of defined
relative permittivity (equal to or less than 3,7 at 1 GHz) and flammability (vertical
burning test), copper-clad**

**Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion –
Partie 2-34: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués –
Feuilles stratifiées en tissu de verre de type E, en résine isolante non halogénée
modifiée ou non, de permittivité relative (inférieure ou égale à 3,7 à 1 GHz) et
d'inflammabilité définies (essai de combustion verticale), plaquées cuivre**